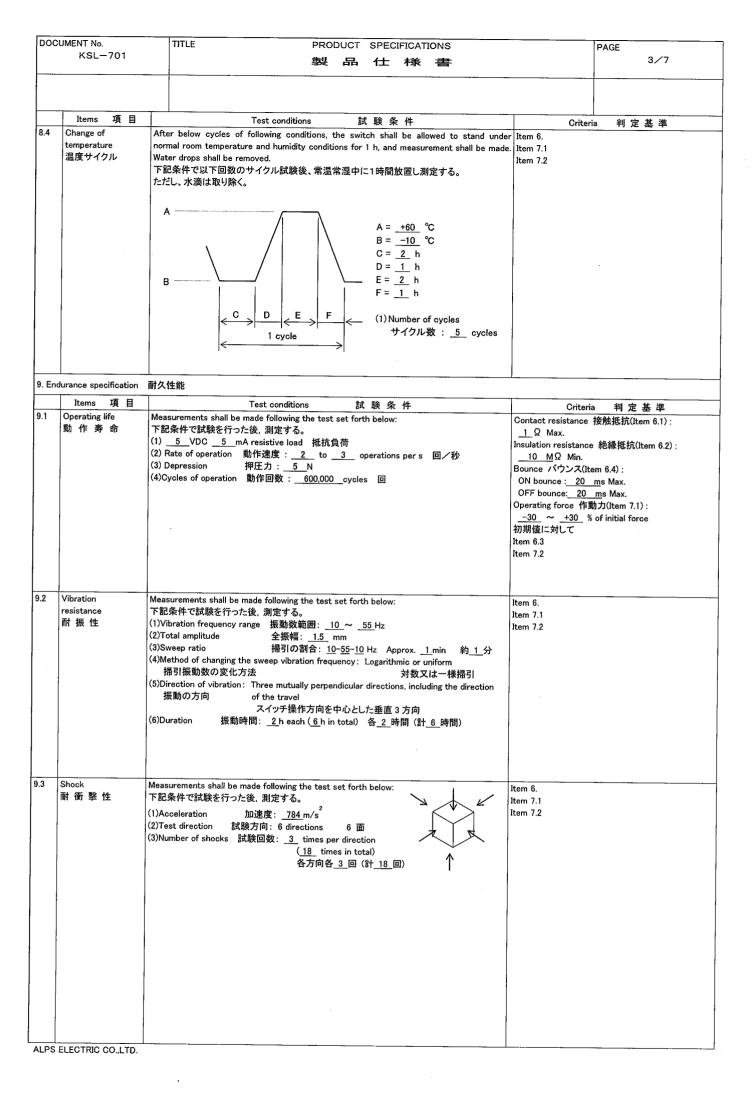
DOC	UMENT No.	TITLE	PROD	PAGE				
	KSL-701		製	品	SPEC	梯	書	1/7
			300			135		
BAC	KGROUND							
	eneral 一般事項							
1.1	Application 適用	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	is applied to TACT s				•	
12	Operating temperature		キートップなしのタク _ <u>−30</u> ~ <u>85</u> ℃					₽.尝压\
1.2	operating temperature	•						cal function within such temperatures.
	Storage temperature ra							
1.4	Test conditions 試験	- · · -						nd tests are as follows.
		•						
		Normal air p	ressure 常 圧	: (Air	pressure	: 気圧	86~106kPa)	
							_	nditions.
						えでけつ。	•	
		Air pressure		-				
								こいる形状に基づくものとする。
				-			, moderng.	
		, although weath and						
	pearance, style and din Appearance 外観	状態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal humidity 常温: (Temperature 温度 5~35°C) Normal humidity 常温: (Relative humidity 温度 25~85%6) Normal air pressure 常圧: (Air pressure 気圧 86~106kPa) If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions. ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温度: 20±2°C Relative humidity 相対湿度: 60~70% Air pressure 気圧: 86~106kPa In measuring and testing, the shape of activation tip is as per "Precaution in use" of this specification, unless otherwise specified 試験及び測定時の打鍵部先端は特に規定がない限りにで使用上の注意」に記載されている形状に基づくものとする。 Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating. スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。 mensions 外観、形状、寸法 There shall be no defects that affect the serviceability of the product. 性能上有害な欠陥があってはならない。 Refer to the assembly drawings. 製品図による。 形式 Tactile feedback タクティールフィードパック I路形式 1 poles 2 throws 1 回路 2 接点 (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による) 定格 12 V DC 50 mA						
2.1	Appearance 71 Rot					cability	or the product.	·
2.2	Style and dimensions	形状、寸法 Refer to th	e assembly drawings	製品	図による	5.		•
	s	W - # - W - W - W - W - W	. 55 0-	. 1*.				
3. IY	pe of actuating 動作F	SIL lactile feedba	ck <u>ダクティールノ</u>	<u>/-r/</u>	<u>190</u>			
4. Co	ntact arrangement	路形式 _1_poles_2_th	rows _1_回路_:	2_接点	į			
_		(Details of	contact arrangement	are giv	en in the	asseml	oly drawings 💷	各の詳細は製品図による)
	tings 定格 Maximum ratings 最大	· 宁枚 10 V DC	EO 4					
	Minimum ratings 最入 Minimum ratings 最小							
		<u></u>						
ô. Ele								
2.1	Items 項目							
3.1	Contact resistance 接触抵抗				, measur	ements	shall be made.	_ <u>500 m</u> Ω Max.
	13 /14 /3 //	1		, 0.				
		4.5						
		_		small-c	urrent o	ontact	resistance meter of	or
		voltage drop metriod at 5v		接触抵	抗計. 又	it DCs	V 10mA 電圧降下法	.
3.2	Insulation resistance		_	set for	th below	:		
	Mesistance 絶縁抵抗			r 1 min				
						here is	a metal frame,	
			端子間、金属フ	レームフ	がある場	合は, 対	端子と金属フレーム 間	
5.3	Voltage proof	Measurements shall be ma	de following the test	set for	th below	:		There shall be no breakdown.
	耐電圧							
				(50~6	0Hz)			
				rminal	And if	thoro ic	a metal frame	
		(o) Applied position Plan	between termi				a metal mame,	
			端子間, 金属フレ	ノームた	がある場	合は, 端	子と金属フレーム間]
								•
		L						
								DSGD. Nov. 17. 2011
								I. masuda
								CHKD. Nov. 17. 2011
								W-Tatas
								APPD. Nov. 17, 2011
	1 1							1124
	SYMB B	ACKGROUND	DATE A	PPD		CHKD	DSGD	

DOC	UMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KSL-701	製品仕様書	2/7
		·	
	T		
6.4	Items 項目 Bounce	Test conditions 試験条件 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4	Criteria 判定基準
0.4	バウンス	operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	First, Second action: ON bounce : 10 ms Max
		スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時	
		のバウンスを測定する。	
		Switch	
		Uscilloscope	
		5V	
		<u> </u>	
		"ON" "OFF"	
		"ON" "OFF"	
		$\left \longleftrightarrow\right $	
7. Me	chanical specification	機械的性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Operating force	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually	1.6 ± 0.5 N
	作動力	increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the	
		switch to come to a make "ON" shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying	<u>0.15</u> ± <u>0.1</u> mm
	移動量	a static load of bellow force to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、	
		スイッチがONするまでの距離を測定する。	
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,	_0.1_ N Min.
	復帰力	upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem	
		to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を全移動量押圧後、	
		操作部が復帰する力を測定する。	
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below	There shall be no sign of damage
	ストッパー強度	static load shall be applied in the direction of stem operation.	mechanically and electrically.
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷	機械的、電気的に異常のないこと。
		重を加える。 (1) Depression 押圧力: <u>30</u> N	
		(2) Duration 時間: 15 s	
		(3) Number of times 回数: 1_time	
8. Env	rironmental specificatio	n 耐候性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	
	temperatures 耐寒性	humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.1
	101 20 1工	(1) Temperature 温 度: <u>-40</u> ± 2 ℃	Item 7.2
		(2) Duration 時間: 96 h	
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	
	耐熱性	humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.1
		(1) Temperature 温度: <u>90</u> ± 2 °C	Item 7.2
		(2) Duration 時間: <u>96</u> h	
8.3	Moisture	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
	resistance 耐湿性	humidity conditions for 1 h before measurements are made: カの試験後 労温 労温力に1時間対象後測ウナス	500 m Ω Max.
	(4) /(IR T生	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度:_ <u>60</u> ±2 _°C	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(2) Duration 時間: 96 h	
		(3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> %	Item 6.4
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1
			Item 7.2
AI DS	ELECTRIC CO.,LTD.		
, 0			



DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE KSL-701 4/7 製品仕様書 10. Soldering conditions 半田付条件 Items 項目 Recommended conditions 推奨条件 10.1 Hand soldering Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: _350 ℃ Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間:<u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 20 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。 10.2 Reflow soldering Please practice according to below conditions. リフロー半田 以下の条件にて実施して下さい。 Depending on reflow chamber used, the actual reflow condition might be slightly different. This may have a possibility to affect product. Please well-check the suitability with your reflow chamber in advance リフロー槽の種類により、多少条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前に十分確認の上使用して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Temperature on the Copper foil surface of P.W.B (°C) 基板銅箔面上温度(℃) <u>260</u> ℃ Max. <u>3</u>s Max. Peak Temperature ピーク温度 230 180 150 Time 時間 40 s Max. 120s Max (Pre-heating 予熱) 3 ~ 4 min. Max. Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (1)Thickness of printed circuit board shall be 0.6 mm. 基板厚さは 0.6mm を推奨します。 (2) Times リフロー半田回数 : 2 times Max. 2 回以内 Twice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。 10.3 (1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. Other precautions 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 For soldering (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付けに関する 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 その他注意事項 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4)The thickness of cream solder: 0.1~0.15mm クリーム半田印刷厚:0.1~0.15mm (5) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PWB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面から フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top and bottom side. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにして下さい。

DOCUMENT No.	TITLE	PRO	DUCT	SPEC	IFICAT	IONS		PAGE		
KSL-701		製	品	仕	様	書			5/7	
									_	

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製 品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A4. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。
- A5. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
 - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PW board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch. スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

 当スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので、十分にご注意下さい。
- B5. Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160℃ at max. (on the parts mounted side of PWB), and not longer than 2 minutes. スイッチを取り付けた後,他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合,条件は160℃以下(基板部品面の温度),2分以内として下さい。

- B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You should not dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. Because, dip-soldering may cause flux to Creep up into the switch.

本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用すると、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチへフラックスがはい上がる場合がありますので行わないで下さい。

D3 Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

DOCUMENT No.	TITLE	PRO	DUCT	SPEC	IFICAT	IONS	PAGE
KSL-701		製	品	仕	様	-# -	6/7
04. Do not place something p	pointy on the scaling film of	the switch					
	を鋭利なもので押さえること						
05. Please avoid using this o	witah oo maahaniaal data-ti						
33. Please avoid using tris si 当スイッチは、直接人の	Micci as mechanical detection 操作を介してスイッチを押す	ng function. In case -構造にてご使用下	sucn di	etecting 力的な検	function 出機能。) is required, please cons へのご使用は、 避けてくナ	sult with our detector switch section. ださい。 検出機能には弊社検出スイッチを
ご使用下さい。	2112		C- 0-		, p. 100		CC VIXIII MADICIO PI LIXIII VI 777 E
Of The quitab will be broken	. 16						
D6. The switch will be broker (Refer to the strength of		an specified. Take i	most ca	re not to	let the	switch be given larger st	tress than specified.
		チが破損する場合な	が有りま	す。スイ	ッチに規	定荷重以上の力が加わ	らない様にご注意下さい(ストッパー強度参照)。
37 Shana af kandan ting tree	₿ ±07 /는 5.2 T. √. ↓						
D7. Shape of keying tip: 打鍋 It is recommended that	師先編形状 the tip of the keying sectio	n is to be flat(δ 2)	Also A	BS or P	C recim	is recommended for its	material
φ2mm フラット形状を推	奨いたします。尚、材質は A	BS または PC 等の	樹脂を	推奨致し	ます。	is recommended for its	material.
	18 th to 10						
D7. Restriction in Operation: Allowable misalignment b	操作条件 etween the center of the sv	uitab and the cente	w of kou	in+	ian ia 0 3	2E()	
スイッチ外形を基準と	とする中心軸線から打鍵部	中心軸線間のセン	ゖゖĸey ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ゟーズI	ing secu レは 0.3	5mm 以	いる。 下にて御使用下さい。	
D8. Please avoid designing ke	ytop to be projecting from s	set case. This may	cause b	reakage	of switch	h due to mechanical impa	act applied to switch body.
セットキートツノかセット	堂体から出るようなご使用方	法はお避け下さい。	、スイッラ	たに衝撃	何重がた	四わりスイッチ破壊の原因	囚となります。
D9. Please make sure that sv	vitch is mounted without any	flexure of PWB.					
基板がたわむような場所	rへの設置はお避け下さい。						
D10. The switch will be broke	n if you rive larger street t	han anasified Take					atura di santa di sa
(Refer to the strength o	f the stopper.)	nan specined. Take	most ca	are not t	to let the	e switch be given larger s	stress than specified.
スイッチ操作時に規定」	以上の荷重が加わるとスイッ	チが破損する場合	が有りま	す。スィ	ツチに規	見定荷重以上の力が加わ	うらない様にご注意下さい。
(ストッパー強度参照)							
D11. This switch shall not be	pressed and/or operated at	any impact force.	When sv	vitch is r	ressed :	at impact force this may	y potentially cause damage or breakage of
switch.							potentially cause damage of breakage of
スイッチ操作時に衝撃を	を与えないで下さい。衝撃が	加わりますとスイッ	チが破損	まする危!	険性があ	5ります。	
D12. If you intend to change	the way of the switch heing	used on your modu	ile nless	e let us	know		
セット上でのスイッチの	使われ方が変更される際は	当社に御連絡くださ	ilo, picas	oc ice us	KIIOW.		
D40 D							
D13. Designing printed patter 基板のソリによって特性	n and parts layout shall be c 上が変化する場合があります	considered, because ので パターン設計	the cha	aracteris つんにつ	tics may	y change due to warp of ! 上公老虚簡います	P.W.B.
		or contract of the contract of	1 0 17) (IC 3	70 · Cla	1 27 では限いよう。	
D14. This switch is not desig	ned for keeping pressed do	wn for a certain du	ration of	f time. If	users in	ntend to use our switch	for such purpose, they shall verify such suitabili
with the own actual sam 本製品は長押しする用後	ples in advance as well as st kで設計されたものではあり	hall use for this pur ません 太魁品を長	pose un 細 に 信 E	der their ヨさわ ス・	r sole re: 恨소(十의	sponsibility. The prior col 4対にで恵奴いただき だ	Isultation with us is also needed. 士様内容を調整した上で採用可否判断願います。
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	» С. 00 «Тахии <u>е</u> де	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	110400	700日16日	コ1工1〜C 1年/四0・7-7-1-0、1-	に採り合て調金した上で採用り合刊的限います。

OCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSL-701		製品 仕様書	7/7
	1×m 14-		
	環境		
. In case this product is a	Iways used around a sulfura	ate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where e	exhaust gas from automobiles exists, take most car
	mance might be affected.	等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性	
	へか充生りる場所や日勤単	・寺の排気刀人の発生する場所で常時使用する場合、当製品の性	能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご

- 2. This switch is non-sealing type tact switch. If any water drops happen to be on switch, it may penetrate into inside of switch, exposing corrosion. 本スイッチは非密閉タイプです。水滴等が付着した場合は、スイッチ内部へ浸入し腐食等が発生しますのでご注意下さい。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- E4. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については,硫化,酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecula siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

F. Storage method. 保管方法

- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures.

 However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.
 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F4. Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては,当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail—safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モートとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SW の単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。
- G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD.. タクトスイッチはアルプス電気株式会社の商標もしくは登録商標です。

